## JP 404332116 A NOV 1992

(54) SPIN COATER

(11) 4-332116 (A) (43) 19.11.1992 (19) JP

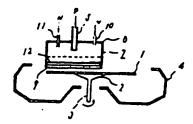
(21) Appl. No. 3-130435 (22) 2.5.1991

(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) YUTAKA AKAMI

(51) Int. Cl. H01L21/027, B05C11/08, G03F7/16

PURPOSE: To enable a dispense time to be reduced and a throughput of a highviscosity macromolecular coat to be improved by allowing a dispense nozzle to be in slit shape.

CONSTITUTION: A title item is provided with a tank 8 which is interlocked to a feed pipe 5 of a high-viscosity macromolecule P and can store the highviscosity macromolecule temporarily and a slit-type high-viscosity macromolecular dropping device 7 with a slit nozzle 9 which is placed at a lower edge of this tank and is constructed so that it can discharge the highviscosity macromolecule onto a wafer 1 which is placed horizontally from a slit of the above nozzle.



#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 。

特開平4-332116

(43)公開日 平成4年(1992)11月19日

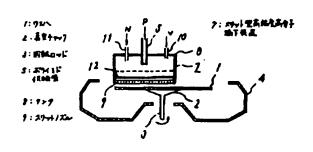
(51) int.Cl.* H 0 1 L 21/02	業別記号 7	庁内整理番号	FI				技術表示箇所
B 0 5 C 11/08		6804 4 D					
G03F 7/16	502	7818 – 2H					
		7352 – 4 M	HOIL	21/ 30		361 C	
				審査請求	未請求	請求項の	数1(全 3 頁)
(21)出顧番号	1) 出顧番号 特顧平3-130435		(71)出顧人	000006013			
(22)出版日	平成 2 年 (1001) 5 日 0 日				<b>農株式会</b>	-	
	平成3年(1991)5月2日		東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 (72)発明者 赤見 豊				
			(12)75914	が兄 豆 伊丹市端原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会			
			j	社北伊丹製作所內			
			(74)代理人·				名)
		:	•			<i>:</i>	
							•

## (54) 【発明の名称】 回転塗布装置

#### (57)【要約】

【目的】 ディスペンスノズルをスリットにすることにより、ディスペンス時間を短縮し、高粘度高分子コートのスループットを向上させる。

【構成】 高帖度高分子Pの供給管5に連結され、かつ高帖度高分子を一たん溜めることのできるタンク8と、このタンクの下端に配置されたスリットノズル9を育するスリット型高粘度高分子滴下装置7を備え、上配ノズルのスリットより水平に載置されたウエハ1上に吐出できるように構成したものである。



#### 【特許請求の範囲】

【鯖求項1】 水平状に截置されたウエハを吸着保持し て縦軸周りに回転する真空チャックと、その上方に配置 されて高粘度高分子を供給する供給配管と、この供給配 管の下端部に連結され、タンクの下部にスリットノズル を有するスリット型高粘度高分子滴下装置を備えてお り、このスリット型高粘度高分子滴下装置に高粘度高分 子を一たんタンク内に溜めて、上記スリットノズルより ウエハ上に演下するようにしたことを特徴とする回転塗 布装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、ウエハの表面上に高 粘度高分子を用いて膜を形成する際に用いる回転塗布装 量に関する。

[0002]

【従来の技術】従来から半導体プロセスのポリイミド膜 形成工程においては、図4に示すような概略構成を有す る回転塗布装置が一般的に用いられている。即ち、この 持する真空チャック2と、この真空チャック2を支持し て縦軸周りに回転する回転ロッド3と、上記真空チャッ ク及びウエハを取り囲んで配設されたスピンカップ4 と、ポリイミドPを供給するポリイミド配管5とを備え ている。そしてレジスト供給配管5の下端部にはノズル 6が設けられており、このノズル6の関口6aからはポリ イミドPが演下されてウエハ2の表面上の回転中心位置 に供給されるようになっている。

【0003】即ち、この回転塗布装置を用いてウエハ1 の表面上にポリイミド膜を形成する際には、まず真空チ 30 ャック2の上面にウエハ1を吸着保持させ、ポリイミド Pをノズル6から満下させることによってウエハ表面上 の回転中心位置に供給し、そののち、真空チャック2を 支持するロッド3を高速回転させると、供給されたポリ イミドPは遠心力によってウエハ2の表面上に広がり膜 厚の薄いポリイミド膜が形成されることになる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、以上のよう な従来の回転塗布装置においては、ポリイミドが高粘度 のため管内抵抗が大きく、必要量を満下させるのにかな 40 りの時間を必要とした。

【0005】この発明は以上のような問題点を解決する ためになされたもので、浦下時間を短縮できる回転塗布 装置を得ることを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明に係る回転塗布 装置は、水平状態で載置されたウエハを吸着保持して回 転する真空チャックと、このチャックの上方に配置され てポリイミドを供給するポリイミド供給配管と、その下 端部に連結されてポリイミドを溜めることのできるタン 50 1

クを有し、かつスリットより演下できるような構造をも つスリット型高粘度高分 子演下装置を備えたものであ

[0007]

【作用】この発明においては、ポリイミドは一たんタン クに溜められるため、演下時間以外も必要量を供給する ことができ、かつスリットにより漢下させるため、漢下 時間を短縮することができる。

[0008]

10 【実施例】図1はこの発明の一実施例による回転塗布芸 置の概略構成を示す断面図、図2はその要部であるスリ ット型高粘度高分子滴下装置を拡大して示す斜視図、図 3はそのスリットノズルの拡大断面図である。これらの 図において、1~5は図4のものと同様であり、7はポ リイミド供給管5の下端部に連結されたスリット型高粘 度高分子滴下装置で、タンク8の下端部にスリットノズ ル9を備え、そのスリットからポリイミドPが齎下され 供給されるようになっている。またこのスリット型高粘 度高分子滴下装置7の上部には、図2に示すように、ポ 回転塗布装置は、水平状に載置されたウエハ1を吸着保 20 リイミド供給管5のほか、バキューム管10とN:加圧管1 1が接続され、内部にはスリットノズル9のスリットを ふさぐ可動弁12が配置されている。また図3に示すよう に、このスリットノズルは仕切壁9aによりこまかく仕切 られている。

【0009】次にその動作について説明する。まずスリ ット可動弁12をDOWNさせポリイミド供給配管5を通じて 供給されたポリイミドPでタンク8内を満たす。なおこ の時パキューム管10より内圧を抜いて供給を助ける。そ して回転ロッド3をゆっくり回転させながら、スリット 可動弁12をUPさせ、Nz加圧管11よりNzを加圧しポリイ ミドを演下する。回転ロッドが一回転した時点で、パキ ューム管10より短時間引きサックバックを行ない、スリ ット可動弁12をDOTNさせる。この後ロッドは膜厚形成の ための高回転を始めるので、直ちに、ポリイミド供給を 開始する。

[0010]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、従来に比し滴下時間が大幅に短縮され、装置として の処理能力が向上するというすぐれた効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例による回転塗布装置の概略 構成を示す断面図である。

【図2】図1の要部であるスリット型ポリイミド漢下装 置の拡大図である。

【図3】図2の下端のスリットノズル部の断面図であ

【図4】従来の回転塗布装置の概略構成を示す断面図で ある。

【符号の説明】

ウエハ

3

3 . 回転ロッド

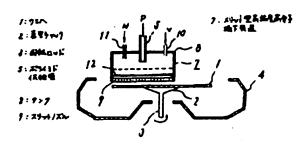
5′ ポリイミド供給管

7 スリット型高粘度高分子滴下装置

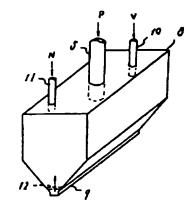
8 タンク

9 スリットノズル

[图1] [图2]

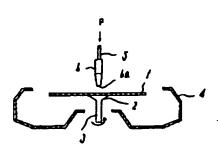


[図3]





【図4】



Japanese Kokai Patent Application No. Hei 4[1992]-332116

Translated from Japanese by the Ralph McElroy Co., Custom Division P.O. Box 4828, Austin, Texas 78765 USA

Code: 1984-65384

Ref.: SILI2-375

# JAPANESE PATENT OFFICE PATENT JOURNAL

KOKAI PATENT APPLICATION NO. HEI 4 [1992]-332116

#### Technical Disclosure Section

Int. Cl.<sup>5</sup>: H 01 L 21/027

B 05 C 11/08 G 03 F 7/16

H 01 L 21/30

Sequence Nos. for Office Use: 6804-4D

7818-2H 7352-4M

Application No.: Hei 3 [1991]-130435

Application Date: May 2, 1991

Publication Date: November 19, 1992

No. of Claims: 1 (Total of 3 pages)

Examination Request: Not requested

#### SPIN COATER

Inventor: Yutaka Akami

Mitsubishi Electric Corp.

Kitaitami Manufacturing

4-1 Mizuhara Itami-shi Applicant:

000006013

Mitsubishi Electric Corp.

2-2-3 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo

Agent:

Hiroshi Murakami, patent attorney, and one other

#### Abstract

# Objective

To reduce dispensing time and improve throughput of a high viscosity macromolecular coating by making a dispensing nozzle a slit type.

#### Constitution

A tank (8) that is connected to a feed pipe (5) of high viscosity macromolecule (P) and that can temporarily store the high viscosity macromolecule, and a slit type high viscosity macromolecule dropping device (7) that has a slit nozzle (9) that is arranged at the lower end of this tank are provided in a spin coater, so that the nozzle can discharge the high viscosity macromolecule onto a wafer (1) that is placed horizontal with respect to the slit of the aforementioned nozzle.

# Claims

1. A spin coater that is equipped with a vacuum chuck that holds by suction a wafer that is mounted horizontally and spins it around a vertical axis, a feed pipe that is arranged above it and feeds a high viscosity macromolecule, and a slit type high viscosity macromolecule dropping device that is connected to the lower end of the feed pipe and that has a slit nozzle under a tank, which is characterized by the fact that the high viscosity macromolecule is temporarily stored in the tank of this slit type high viscosity macromolecule dropping device, and dropped onto the wafer through the aforementioned slit nozzle.

# Detailed explanation of the invention

[0001]

Industrial application field

This invention pertains to a spin coater that is used when a film is formed on a surface of a wafer using a high viscosity macromolecule.

[0002]

Prior art

Conventionally, in the polyimide film forming process of the semiconductor production process, a spin coater that has a schematic constitution such as illustrated in Figure 4 has

commonly been used. That is, this spin coater comprises a vacuum chuck (2) that holds by suction a wafer (1) that is horizontally mounted, a spin rod (3) that supports this vacuum chuck (2) and spins around a vertical axis, a spin cup (4) that is arranged surrounding the aforementioned vacuum chuck and wafer, and polyimide piping (5) that feeds polyimide (P). A nozzle (6) is provided at the lower end part of resist feed piping (5). The polyimide (P) is dropped from an opening (6a) of this nozzle (6) and fed at the position at the center of spinning (2) on the surface of the wafer.

[0003]

That is, when a polyimide film is formed on the surface of a wafer (1) using this spin coater, the wafer (1) is first held by suction on the top face of the vacuum chuck (2), and the polyimide (P) is fed at the position at the center of spinning on the wafer surface being dropped from the nozzle (6). After that, when the rod (3) that supports the vacuum chuck (2) is spun at high speed, the fed polyimide (P) spreads on the surface of the wafer (2) by means of centrifugal force, and a thin polyimide film is formed.

[0004]

Problem to be solved by the invention

On a conventional spin coater such as described above, quite a long time is needed to drop a necessary quantity of polyimide

because polyimide is highly viscous and thus the resistance in the pipe is high.

[0005]

This invention was developed to solve the aforementioned problem. The objective is to obtain a spin coater that can reduce dropping time.

[0006]

Means to solve the problems

The spin coater pertaining to this invention comprises a vacuum chuck that holds by suction a wafer that is mounted in a horizontal state and spins it, a polyimide feed pipe that is arranged above this chuck and feeds polyimide, and a slit type high viscosity macromolecule dropping device that has a structure including a tank that is connected to the lower end that can store polyimide and drop it from the slit.

[0007]

#### Function

In this invention, since polyimide is temporarily stored in a tank, the necessary quantity can be fed during a time other than the dropping time. Furthermore, as it is dropped from a slit, the dropping time can be reduced. [8000]

### Application example

Figure 1 is a cross-sectional view that illustrates a schematic constitution of a spin coater in accordance with an application example of this invention. Figure 2 is an oblique view that illustrates in enlargement of the main part of a slit type high viscosity macromolecule dropping device. Figure 3 illustrates an enlarged cross-sectional view of the slit nozzle. In these figures, (1)-(5) are the same as in Figure 4. (7) is a slit type high viscosity macromolecule dropping device that is connected to the lower end of the polyimide feed pipe (5), and which has a slit nozzle (9) at the lower end of the tank (8), so that polyimide (P) will drop from the slit. At the top of this slit type high viscosity macromolecule dropping device (7), as illustrated in Figure 2, besides the polyimide feed pipe (5), a vacuum tube (10), and an N2 pressure pipe (11) are connected. A movable valve (12) that closes the slit of the slit nozzle (9) is arranged inside the device. As illustrated in Figure 3, this slit nozzle is finely partitioned by partition walls (9a).

[0009]

Next, the operation will be explained. First, moving down the slit movable valve down (12), the tank (8) is filled with the polyimide (P) that is fed through the polyimide feed piping (5). At this time, the inner pressure is reduced using the vacuum tube (10) to help feeding. While slowly spinning the spin rod (3), the slit movable valve (12) is moved up,  $N_2$  is pressurized from the

 $N_2$  pressure pipe (11), and polyimide drops. When the spin rod spins once, solution is applied for a short time from the vacuum tube (10), and the slit movable valve (12) is moved down. After this, the rod starts spinning at high speed to form the film thickness. Polyimide supply to the tank will immediately start.

[0010]

Effect of the invention

As explained above, according to this invention, the drop time is significantly reduced compared to the prior art. Thus, processing capacity effectively improves.

# Brief description of the figures

Figure 1 A cross-sectional view that illustrates a schematic constitution of a spin coater in accordance with an application example of this invention.

Figure 2 An enlarged diagram of a slit type polyimide dropping device, which is the main part of Figure 1.

Figure 3 A cross-sectional view of the slit nozzle part at the lower end of Figure 2.

Figure 4 A cross-sectional view that illustrates a schematic constitution of a conventional spin coater.

#### [Key:]

- 1 Wafer
- 2 Vacuum chuck
- 3 Spin rod

- 5 Polyimide feed pipe
- 7 Slit type high viscosity macromolecule dropping device
- 8 Tank
- 9 Slit nozzle

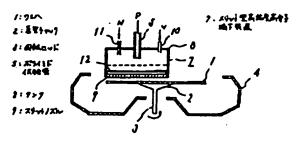


Figure 1

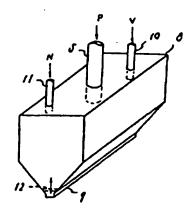


Figure 2